

证券代码:688432

证券简称:有研硅

公告编号:2025-010

有研半导体硅材料股份公司 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利人民币0.6元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●实施权益分派的股权登记日前有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 利润分配方案内容

(一) 利润分配方案的具体内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币230,695,166.89元。经董事

会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,247,621,058 股，扣除回购股份 3,555,336 股，以此计算本次拟派发现金红利 74,643,943.32 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 32.05%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 35,931,966.48 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 110,575,909.80 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 47.48%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 74,643,943.32 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 32.05%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本次分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

单位：人民币元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	74,643,943.32	87,297,920.70	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	232,903,753.41	254,181,046.52	351,325,404.71
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			230,695,166.89
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			161,941,864.02
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度平			279,470,068.21

均净利润（元）	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	161,941,864.02
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否
现金分红比例（%）	57.95
现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	245,207,247.25
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	3,131,668,434.67
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	7.83
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月27日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公

司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年3月31日